목차

I. OLED 개요와 핵심기술 동향	25
1. OLED 개요 ·····	· 25
1-1. OLED 정의와 구조, 작동원리	· 25
1-2. OLED의 종류와 특징 ·····	• 31
2. OLED 관련 핵심 기술동향	• 35
2-1. OLED 제조공정 ·····	• 35
1) Backplane 및 TFT 공정 ·····	
(1) LTPS 공정 ·····	
(2) TFT backplane 종류 ·····	
2) 화소형성 공정	
(1) 진공증착 방법	
(2) Solution Printing	
(3) Color change ·····	
(4) Transfer tech ·····	
2-2. OLED 재료기술 ·····	
3. OLED 최근 기술동향 ······	
3-1. 국내 기술수준 및 최근 기술 동향	
1) 국내 기술 수준	
2) 최근 기술 동향	
(1) 다양한 색상구현 방식	
(2) Laser 방식으로 진화 ·····	
(3) White-OLED + Color Filter (C/F)방식 및 RGBW 방식 개발 ········	
3-2. 표준화 및 특허 동향	
3-3. 주요업체별 최근 기술 및 제품 개발 동향	• 65

1) 해외	65
(2) 국내	67
3-4. 삼성과 LG의 OLED 기술 비교	68
4. 2012년 OLED 시장 동향 ······	71
4-1. 변화하는 경쟁구도	71
4-2. 본격화하는 시장확대	73
Ⅱ. OLED 패널,디스플레이,조명 시장과 업체동향	81
1. OLED 패널과 차세대 디스플레이 산업동향	
1-1. OLED 패널 시장동향	
1) 세계 OLED 시장 동향 ······	
2) 국내 OLED 시장동향 ······	
3) OLED 시장 전망 ······	89
1-2. 디스플레이 시장동향	93
1) 디스플레이 개념	93
2) 디스플레이 산업의 특징	97
3) 디스플레이 산업 전망	100
(1) 기술개발 추진현황	100
(2) 디스플레이 종류별 기술개발 현황	111
(3) WPM(World Premier Materials) 10대 핵심소재산업 ··	114
(4) 기술발전 및 미래전망	117
1-3. 표준화·특허 정책 추진동향 ······	118
1) 표준화	118
(1) 국제동향	118
(2) 국내동향	119
2) 특허 동향	120
2. 차세대 디스플레이 산업 동향	123
2-1. 개요	123
2-2. Flexible Display ······	124
1) 개요	124
2) 핵심기술요소	125
(1) 기판 ·····	125
(2) 플라스틱 재료	130
(3) 코팅 및 가공기술	131
(4) 전극	

(5) 유기재료
(6) 인쇄전자
3) 시장전망
2-3. 3D 디스플레이
2-4. 투명 디스플레이
3. OLED 조명시장 동향 ···································
3-1. OLED 조명 개요 ···································
1) OLED 조명 개요 ···································
2) 주요 소재간 특징 비교156
(1) LCD와 OLED ····································
(2) LED와 OLED ·······157
(3) LED 면조명과 OLED 면조명 ·······157
(4) OLED 디스플레이와 OLED 조명 ·······158
3-2. OLED 국내외 시장 동향158
1) 해외 시장동향
2) 국내 시장 동향
(1) 국내 기술 수준160
(2) 업계 동향
3-3. 주요 지원 사업 내용
1) 지원 내용162
2) 주요 사업163
(1) OLED조명용 증착장비 개발 ···································
(2) OLED조명 상품화 개발 지원163
(3) OLED 조명 전문인력 양성 (340명) ·······164
(4) 국제 네트워크 구축 지원164
3) 기대효과164
4. OLED 패널 주요 업체 동향166
4-1. 개황
1) 개요
2) 업체별 점유율167
3) 업체별 기술동향170
(1) 국내 업체171
(2) 일본 업체
(3) 대만 업체
4) SMD 와 LGD 사업전략 ····································

4-2. 주요 OLED 제조업체 동향	181
1) 삼성 모바일 디스플레이(SMD) ·····	181
2) LG 디스플레이	183
3) 소니	186
4) 파나소닉	189
5) TM디스플레이	191
6) CMEL	193
7) AUO	194
5. OLED 패널 핵심기술 연구개발 테마 ······	195
5-1. 디스플레이 구조 혁신을 통한 선택적 투명 디스플레이 연구	195
1) 개요	195
(1) 개념 및 정의	195
(2) 지원 필요성	196
2) 연구목표 및 내용	197
(1) 최종 목표 및 내용	197
(2) 연도별 목표 및 내용	198
3) 연구기간 및 연구비	200
4) 기대효과	200
(1) 연구개발 결과의 활용방안	200
(2) 기대효과	201
5-2. 고품위 Plastic AMOLED 핵심 원천기술 개발 ·····	202
1) 개요	202
(1) 개념 및 정의	202
(2) 지원 필요성	204
2) 연구목표 및 내용	207
(1) 최종 목표	207
(2) 연도별 목표 및 내용	210
3) 연구기간 및 연구비	······ 228
4) 기대효과	······ 228
(1) 연구개발 결과의 활용방안	······ 228
(2) 기대효과	······ 228
Ⅲ. OLED 부품·소재시장 동향 ···································	····· 235
1. OLED 부품·소재시장 최근 동향	235
1-1. 개황	

	1-2. Driver IC	37
	1-3. 기판 재료	39
	1) 유리기판	39
	2) 투명 플라스틱 기판	11
	1-4. OLED용 유기재료 ····································	13
	1) 발광재료	13
	2) 전하수송물질 24	15
	3) 봉지재료	18
	4) 유기재료 시장 동향과 전망 25	50
	1-5. 그래핀 소재 25	56
2	. OLED 부품·소재 관련 기업 동향 ······ 26	3
	2-1. 개요	33
	2-2. 주요 업체별 사업 동향 2년	34
	1) 국내 부품·소재 기업 동향 ···································	34
	(1) LG화학 ····· 26	34
	(2) 제일모직 26	6
	(3) 덕산 하이메탈	39
	(4) SFC	73
	(5) 두산메카텍	75
	(6) 네오뷰코오롱	75
	(7) LDT(엘디티) ····································	76
	(8) 대주전자재료 ····· 27	79
	(9) 크루셜칩스(구,신코엠)	33
	(10) 신안에스엔피	34
	(11) 상신EDP ······ 28	36
	(12) (주)나노닉스	37
	(13) 삼성전자 28	39
	(14) 매그나칩반도체 29) 1
	2) 해외 부품·소재 기업 동향 ···································) 4
	(1) 반도화학 29) 4
	(2) 신일철화학 29) 5
	(3) 호도가야화학공업 29) 6
	(4) 이데미츠 코산) 7
	(5) 다우케미컬 29) 8
	(6) UDC	99

(7) Eastman Kodak ·····	300
(8) Novaled ·····	301
(9) 듀폰	302
(10) Sumation ·····	302
3. OLED 소재분야 기술개발 동향	303
3-1. 고연색 OLED 조명용 유기소재 핵심 원천기술 개발	303
1) 개발과제 개요	303
(1) 개념 및 정의	303
(2) 지원 필요성	304
2) 연구목표 및 내용	305
(1) 최종 목표 및 내용	305
(2) 연도별 목표 및 내용	307
3) 연구기간 및 연구비	313
4) 기대효과	
(1) 연구개발 결과의 활용방안	313
(2) 기대효과	313
3-2. Flexible 디스플레이용 플라스틱 기판 소재	317
1) 개발과제 개요	317
(1) 개념 및 정의	317
(2) 지원 필요성	318
2) 연구목표 및 내용	320
(1) 최종 목표 및 내용	320
(2) 연도별 목표 및 내용	323
3) 세부과제별 개발목표	327
(1) 세부 1 과제 : Plastic 소재 및 필름 ·····	327
(2) 세부 2 과제 : Barrier 코팅 및 기능성 코팅 소재	331
(3) 세부 3 과제 : 투명전극 소재	335
IV. OLED 장비 시장과 업체 동향	341
1. OLED 장비 기술 및 시장동향	341
1-1. AMOLED 제조공정과 장비 시장	
1) TFT 공정 및 관련업계 동향	343
2) ELA 공정 및 관련업계 동향 ·····	346
3) 증착공정 및 업계 동향	
4) 봊지곳정 및 업계 동향	352

5) 모듈공정 및 업계 동향355
1-2. OLED 장비,공정 관련 업체동향357
1) 에스에프에이(SFA)
2) 에스엔유프리시전362
3) AP시스템 ····································
4) 톱텍
5) 아바코
6) 주성엔지니어링377
7) (주)NCB네트웍스 ····································
8) (주)탑엔지니어링
9) (주)테스 383
10) 이오테크닉스 384
11) 세메스
12) 한화테크엠
13) 제우스
14) 디엠에스(DMS) ····································
15) 와티에스(YTS) ····································
16) 원익아이피에스
17) (주)야스 402
18) 디이엔티
19) 참엔지니어링 408
20) 미래컴퍼니411
21) LIG에이디피 ····································
22) 선익시스템
2. OLED 장비분야 기술개발 동향 ···································
2-1. Oled조명 생산장비 및 공정기술 개발 ······ 425
1) 과제 개발 개요425
(1) 최종 목표 및 내용425
(2) 연도별 목표 및 내용 428
(3) 연구기간 및 연구비430
2) 세부과제별 기술개발 내용 430
(1) OLED조명용 4세대 이상급 고생산성 대면적 증착장비 및 공정기술개발·430
(2) OLED조명 부품소재 개발 지원 ···································
(3) OLED조명 산업 지원 기반 조성436
2-2 Flexible OLED/OPV 생산공정 및 시스템 개박

1) 과제 개발 개요438
(1) 지원 필요성
2) 연구목표 및 내용444
3) 연구기간 및 연구비466
4) 활용방안 및 기대효과466
(1) 연구개발 결과의 활용방안
(2) 기대효과

표목차

I. OLED 개요와 핵심기술 동향25
<표 I -1>디스플레이 종류별 성능 비교 ······ 28
<표Ⅰ-2>LCD와 OLED 성능비교 ······29
<표Ⅰ-3>AMOLED와 LCD 특성 비교 ······29
<표 I -4>OLED패널 부품구조 및 원가비교29
<표 I -5>OLED의 장단점 ···································
<표 I -6> PM/AM OLED 장단점 비교 ·······33
<표 I -7> 발광방식에 따른 OLED 분류 ······33
<표 I -8> 국내외 업체들의 TFT backplane 기술 개발 현황37
<표 I -9> 국내외 업체들의 TFT backplane 기술개발 현황38
<표 I -10> Si상태에 따른 비교 ·············40
<표 I -11>TFT Backplane 분류 및 특성 비교40
<표 I -12>기판과 소스의 위치에 따른 증착 방식 ················· 48
<표 I -13>OLED의 우수기술 국가 대비 국내 기술수준 비교54
<표I-14>주요 증착장비의 유형별 장단점 비교 ······57
<표 I -15>W-RGB 및 W-RGBW로 제품 이미지 및 특성61
<표 I -16>W-RGBW 사용시 W-RGB 대비 전반적인 효율 향상 기대62
<표 I -17>연도별 OLED 유연기판기술 국내 출원건수 (단위 : 건) ·······63
<표 I -18>LITI 과 White + C/F 특성 비교 ·····69
Ⅱ. OLED 패널,디스플레이,조명 시장과 업체동향81
<표Ⅱ-1>AMOLED 4세대와 5.5세대 생산성 비교84
<표Ⅱ-2>AMOLED 신규 양산 라인 투자계획 전망 ·······84
<표Ⅱ-3>OLED 기술 범위99
<표Ⅱ-4>한국 디스플레이 발전 추진전략104

<翌Ⅱ-5> な	달성목표 및 시나리오	104
<笠Ⅱ-6> ロ	대형 OLED 디스플레이 중점 연구분야	108
< 亜 Ⅱ -7>(DLED 조명 중점 연구분야	109
<翌 Ⅱ -8> /	서비스&제품 기술로드맵	110
<笠Ⅱ-9> 万	정부의 10대 핵심소재 프로젝트(WPM) ·····	115
<笠 Ⅱ -10>	WPM 10개 사업단 기대효과, 사업화 투자금액 (2018년) ······	115
<笠 Ⅱ -11>	정부의 20대 핵심부품 선정 결과	116
<	플라스틱 기판 및 전자종이 코팅 소재 관련기업	117
< 표 Ⅱ -13>	업체별 Flexible Display 특징 ·····	124
<張 Ⅱ -14>	Flexible Display의 메가트랜드 ·····	125
<翌 Ⅱ -15>	Flexible Display를 위한 Technical Issues	126
<笠Ⅱ-16>	플라스틱 기판 요구특성	131
<丑Ⅱ-17>	TFTs for Transparent AMOLED Backplane	133
<班Ⅱ-18>	노광공정과 인쇄공정 비교	136
<班Ⅱ-19>	인쇄방식별 비교	138
<班Ⅱ-20>	편광방식과 셔터글라스 방식 비교	147
<張 Ⅱ -21>	3D TV 시장 발전 전망과 로드맵	149
<張 Ⅱ -22>	국내 3D 주요 기술 수준 현황	149
	주요 차세대 디스플레이 시장전망	
<班Ⅱ-24>	글로벌 OLED 조명기업의 개발 동향	159
<張Ⅱ-25>	국내외 OLED 패널업체 현황	166
<張Ⅱ-26>	국내 OLED 패널업체 동향	169
<張 Ⅱ -27>	OLED 패널 업체별 생산카파 (단위, 1,000 sheets/Year)	169
	OLED 업체별 양산기준 생산능력 (면적, 1,000m2/Year)	
	OLED 패널 주요업체 ·····	
	주요업체의 AMOLED 투자계획 예상 ·····	
<班Ⅱ-31>	Flexible Display의 세대별 구분 ·····	175
<班Ⅱ-32>	삼성과 LG의 공격적 증설 반영한 글로벌 AMOLED 공급능력 전망 ·	176
<班Ⅱ-33>	삼성과 LG의 공격적 증설 반영한 글로벌 AMOLED 공급능력 전망	178
<班Ⅱ-34>	제조사별 생산능력 (월 Capa, 면적: 1,000m2) ······	180
	제조사별 생산능력 (월 Capa, 기판: 1000장) ·······	
	LG의 OLED 관련 기술개발 내용 ····	
	소니의 지역별 매출 추이	
<張 Ⅱ -38>	소니의 Green TV 관련 기술개발 동향	187
<班Ⅱ-39>	기술격차 축소 목표	201

<표Ⅱ-40> 기술격차 축소 목표: 고신뢰성 저온 Backplane 기술 229
<표Ⅱ-41> 기술격차 축소목표: Flexible 기판대응 OLED 화소 최적화 기술 229
<표Ⅱ-42> 기술격차 축소 목표: Flexible Encapsulation 기술230
Ⅲ. OLED 부품·소재시장 동향 ···································
<표Ⅲ-1> OLED 주요 부품·소재 현황 ···································
<표Ⅲ-2> 유리기판 재료 비교240
<표Ⅲ-3> 형광 및 인광 발광재료 비교 244
<표Ⅲ-4> OLED용 발광재료의 요소기술별 특성244
<표Ⅲ-5> 전자/정공 주입/수송재료 비교 247
<표Ⅲ-6> OLED용 전하수송재료의 핵심기술 분야 ···································
<표Ⅲ-7> 가공방식별 조건 비교250
<표Ⅲ-8> 발광재료의 성능 비교253
<표Ⅲ-9> 그래핀 개발 과정256
<표Ⅲ-10> CNT vs Graphene 성능 비교 ··········256
<표Ⅲ-11> 향후 그래핀 응용분야
<표Ⅲ-12> OLED 부품·소재 업계동향 ····································
<표Ⅲ-13> LG화학의 유기재료 기능 및 특징 ··································
<표Ⅲ-14> 덕산하이메탈의 OLED 유기물질 구조 및 종류 ······ 270
<표Ⅲ-15> Barium 티타늄 파우더 Specification ····································
<표Ⅲ-16> LDT(엘디티)의 매출 현황 - 2011년 3분기 기준 (단위: 원)···· 277
<표Ⅲ-17> LDT(엘디티)의 AMOLED Drive IC List277
<표Ⅲ-18> LDT(엘디티)의 PMOLED Drive IC List
<표Ⅲ-19> (주)엘디티 업체 프로필
<표Ⅲ-20> 제품군별 시장동향과 대주전자재료의 대응전략280
<표Ⅲ-21> 대주전자재료(주) 업체 프로필 ······ 281
<표Ⅲ-22> 크루셜칩스의 OLED Driver ······ 284
<표Ⅲ-23> (주)신안에스엔피 업체 프로필285
<표Ⅲ-24> 상신이디피(주) 업체 프로필287
<표Ⅲ-25> 나노닉스(주) 업체 프로필289
<표Ⅲ-26> 삼성전자(주) 업체 프로필290
<표Ⅲ-27> 매그나칩반도체 분야별 매출 추이 (단위: 천달러)291
<표Ⅲ-28> 매그나칩반도체(유) 업체 프로필 ······ 293
<표Ⅲ-29> 반도화학 일반현황
<표Ⅲ-30> 신일철화학 일반현황296

<표Ⅲ-31> 기술격차 축소 목표	315
IV. OLED 장비 시장과 업체 동향	··· 341
<표IV-1> 국내 주요 AMOLED 장비업체 현황	341
<표IV-2> TFT 공정의 주요 Supply Chain : PECVD, Sputter	
<표IV-3> a-Si 와 LTPS를 적용한 TFT 기판 특성비교	
<표IV-4> Module 및 기타 공정의 주요 Supply Chain	355
<표IV-5> OLED용 Glass 투입시스템	358
<표IV-6> OLED용 플라즈마 강화 화학기상증착장치	358
<표IV-7> OLED용 CASSETTE 반소용 물류설비 ······	358
<표IV-8> OLED용 글라스 콘베어	359
<표IV-9> OLED용 글라스로더	359
<표IV-10> OLED용 크린 리프터-자기부상식	359
<표IV-11> OLED용 인덱스 ·····	360
<표IV-12> OLED용 유무기 증착기	360
<표IV-13> OLED용 스크라이버 ·····	
<표IV-14> OLED용 크린 OHS-자기부상식	
<표IV-15> OLED용 봉지기	
<표IV-16> 에스엔유프리시젼(주) 업체 프로필 ······	363
<표IV-17> 에스엔유프리시젼의 EL3600	364
<표Ⅳ-18> 에스엔유프리시젼의 Helisys ·····	364
<표Ⅳ-19> 에스엔유프리시젼의 DSP	364
<표Ⅳ-20> 에스엔유프리시젼의 TFE	365
<표Ⅳ-21> 에스엔유프리시젼의 Spputter ·····	365
<표Ⅳ-22> 톱텍의 사업장 정보 ·····	371
<표Ⅳ-23> 아바코 국내 영업장 면적 및 생산품 ······	373
<표Ⅳ-24> 아바코의 Encapsulation 장비 ·····	374
<표Ⅳ-25> 아바코의 액정주입 장치 ·····	375
<표Ⅳ-26> 아바코의 액정주입 장치 ·····	375
<표Ⅳ-27> 아바코의 Scribe & Break System ·····	376
<표Ⅳ-28> 아바코의 Scribe & Break System ·····	376
<표IV-29> 주성엔지니어링(주) 업체 프로필 ·····	378
<표IV-30> (주)엔씨비네트웍스 업체 프로필 ·····	
<표IV-31> (주)탑엔지니어링 업체 프로필 ·····	381
<표IV-32> (주)테스 업체 프로필	383

<班IV-33>	(주)이오테크닉스 업체 프로필	385
<	세메스(주) 업체 프로필	387
<選Ⅳ-35>	한화테크엠(주) 업체 프로필	389
<選Ⅳ-36>	(주)제우스 업체 프로필	391
<選Ⅳ-37>	제우스의 예비건조로	393
<選Ⅳ-38>	제우스의 예비건조로	394
<選Ⅳ-39>	LCD 용 Inspection System (검사기)	394
<	(주)디엠에스 업체 프로필	395
<	(주)와이티에스 업체 프로필	398
<選IV-42>	(주)원익아이피에스 업체 프로필	400
<	(주)야스 업체 프로필	402
<	4세대 양산 시스템 구성의 예	405
<選Ⅳ-45>	(주)디이엔티 업체 프로필	405
<選IV-46>	주요 제품 매출 현황 - 2011년 3분기	406
<	참엔지니어링(주) 업체 프로필	408
<選IV-48>	LIG에이디피의 최근 연구개발 실적	415
<選IV-49>	(주)선익시스템 업체 프로필	417
<	Sunicel plus 200의 스펙 ·····	418
<	Sunicel plus 400의 스펙 ·····	420
<	Thin Film Encapsulation System의 스펙	422
< 丑 IV -53>	In-line Evaporation system for Over 4G의 스펙 ······	423
<	기술격차 축소 목표	470
<	용도별 유기태양전지 시장 전망(US\$M) ······	471
< ₹ IV -56>	Flexible OLED/OPV 대체 시장 ······	173

그림목차

I. OLED 개요와 핵심기술 동향25
<그림 I -1> OLED 구조 ···································
<그림 I -2> OLED 발광원리 ······ 26
<그림 I -3> OLED 발광원리 및 소자구조27
<그림 I -4> OLED의 동작원리(왼쪽) 및 기본구조(오른쪽) ·······27
<그림 I -5> LCD와 OLED 구조비교 ······ 28
<그림 I -6> OLED 분류 ························31
<그림 I -7> OLED의 장단점 및 특징32
<그림 I -8> OLED 제조 공정도(1) ····································
<그림 I -9> OLED 제조공정도(2) ····································
<그림 I -10> LCD와 OLED의 비교
<그림 I -11> TFT 공정분류 ····································
<그림 I -12> AM-OLED와 PM-OLED의 backplane 단면구조 ······· 43
<그림 I -13> AM-OLED 단위 화소 구조 ·························43
<그림 I -14> 화소형성 기술 ·························44
<그림 I -15> 진공증착방법과 FMM의 사진 ························45
<그림 I -16> 증착법에 의한 화소 형성 과정 ···················47
<그림 I -17> 잉크젯 방법을 이용한 공정 순서 ·······49
<그림 I -18> Rol printing 방식과 이를 이용하여 만든 OLED 조명 샘플 49
<그림 I -19> 색변환 방식을 이용한 OLED 화소 형성 방법50
<그림 I -20> 레이저 전사 방식51
<그림 I -21> 다양한 AMOLED의 색상구현(Color Pattering) 방식56
<그림 I -22> 대면적 AMOLED 생산을 위한 다양한 Printing 방식 58
<그림 I -23> LITI 방식 개념도(왼쪽) 및 공정과정59
<그림 I -24> White OLED + C/F 방식의 AMOLED 구조60

<그림 I -25> 다양한 White OLED의 적층구조61
<그림 I -26> OLED 국내 국적별 출원건수63
<그림 I -27> OLED 유연기판기술 국내 다출원인 현황64
<그림 I -28> 해외 OLED 업체 공급망65
<그림 I -29> SONY의 OTFT를 사용한 Flexible OLED 구현 제품66
<그림 I -30> 국내 OLED 공급망 ···································
<그림 I -31> SMD의 14인치 투명 OLED 노트북과 LGD의 31인치 OLED TV 68
Ⅱ. OLED 패널,디스플레이,조명 시장과 업체동향81
<그림Ⅱ-1> 세계 OLED 디스플레이 패널시장 전망 ·······81
<그림Ⅱ-2> 세계 OLED 패널 출하량 점유율 (단위: 만개, %) ········82
<그림Ⅱ-3> 2009년 업체별 OLED 시장점유율 (단위: 만달러) ·······83
<그림Ⅱ-4> LCD 및 OLED 패널 원가구조 ····································
<그림Ⅱ-5> AMOLED 수요-공급 전망 ·······85
<그림Ⅱ-6> 국가별 OLED 시장점유율 ······85
<그림Ⅱ-7> 국내 OLED 매출액 및 시장점유율 ·······86
<그림Ⅱ-8> AMOLED 출하액 추이 및 전망 (금액기준) ···················86
<그림Ⅱ-9> AMOLED 출하액 추이 및 전망 (수량기준) ·················· 87
<그림Ⅱ-10> AMOLED 응용시장별 시장 추이 ······· 88
<그림Ⅱ-11> PMOLED 응용제품별 시장 추이 ······ 88
<그림Ⅱ-12> 휴대용 기기 OLED 패널시장 전망 (단위: 십억달러,%) ·········· 89
<그림Ⅱ-13> 노트북·태블릿PC용 OLED 패널 시장 전망 (단위: 십억달러,%) 90
<그림Ⅱ-14> LCD 대비 OLED 재료 사용 ······92
<그림Ⅱ-15> 세계 OLED 디스플레이 시장전망 ······93
<그림Ⅱ-16> 디스플레이의 종류94
<그림Ⅱ-17> 화면구현 방식에 따른 디스플레이의 분류95
<그림Ⅱ-18> 디스플레이 시장변화 97
<그림Ⅱ-19> 디스플레이 투자비용97
<그림Ⅱ-20> 디스플레이 산업의 전/후방 연관효과98
<그림Ⅱ-21> 디스플레이 사이즈 경쟁 및 시장구분98
<그림Ⅱ-22> 디스플레이 기술발전 전망118
<그림Ⅱ-23> 디스플레이 시장의 향후 발전 전망123
<그림Ⅱ-24> Flexible 기판 특허 출원 추이(~2008년) ···················125
<그림Ⅱ-25> 플라스틱 기판 세계시장 전망126
<그림Ⅱ-26> 플라스틱 기판 내열성 문제127

<그림Ⅱ-27>	Flexible 디스플레이 기술 로드맵 ···········128
<그림Ⅱ-28>	Flexible 디스플레이 모듈기술 로드맵129
<그림Ⅱ-29>	Flexible 디스플레이 재료기술 로드맵129
<그림Ⅱ-30>	Flexible 디스플레이 장비기술 로드맵129
<그림Ⅱ-31>	Flexible Display 기판 분류 ·······130
<그림Ⅱ-32>	Roll-to-Roll Printing 방식 개념도 ······131
<그림Ⅱ-33>	ITO전극 및 차세대 투명전극 특징132
<그림Ⅱ-34>	유기박막트랜지스터(OTFT)의 응용분야134
<그림Ⅱ-35>	인쇄전자 발전방향 전망 135
<그림Ⅱ-36>	인쇄전자 기술이 적용된 소니의 e-book 및 E-paper135
<그림Ⅱ-37>	라소그래피 공정(왼쪽) 및 인쇄공정(오른쪽) 비교137
<그림Ⅱ-38>	옵셋 프린팅 방식 구조도139
	블랭킷 구조도140
<그림Ⅱ-40>	Flexible 이 적용된 AMOLED ·······140
<그림Ⅱ-41>	Flexible Display 대체시장 규모 전망 ······141
	Flexible Display 신규시장 전망 ······141
<그림Ⅱ-43>	Flexible Display 디스플레이 시장전망 ·······142
<그림Ⅱ-44>	글로벌 인쇄 전자 시장 규모143
<그림Ⅱ-45>	국내 인쇄 전자 시장 부문별 비중143
	Flexible를 견인할 성장산업144
<그림Ⅱ-47>	Flexible e-paper 기술요소 ·······144
<그림Ⅱ-48>	Flexible e-paper 수출규모 전망 및 국내시장 및 고용 전망 ··· 145
<그림Ⅱ-49>	Flexible e-paper 디스플레이 전체 시장전망145
<그림Ⅱ-50>	입체영상을 만들어내는 3D카메라의 원리 ·······146
<그림Ⅱ-51>	편광방식(왼쪽)과 셔터글라스방식의 3D 디스플레이 원리 148
<그림Ⅱ-52>	3D TV 시장전망150
	투명디스플레이 활용의 예151
<그림Ⅱ-54>	OLED 조명산업 로드맵153
	OLED 조명 시제품 예시 ······154
<그림Ⅱ-56>	OLED 조명 생산 흐름 및 지원 분야164
<그림Ⅱ-57>	OLED 시장점유율 변화추이 (04년 → 09년) ····································
<그림Ⅱ-58>	OLED 패널시장 업체별 점유추이 및 전망168
	분기별 AMOLED 매출액 점유율 추이168
<그림Ⅱ-60>	AMOLED의 개발로드맵 ··········173
<그림Ⅱ-61>	SMD의 AMOLED 생산 능력 점유율 전망181

<그림 Π -62> 삼성의 OLED가 적용된 Flexible 디스플레이 및 투명 디스플레이 \cdot 182
<그림Ⅱ-63> LG계열의 최신 OLED 제품 ·······183
<그림Ⅱ-64> LG 계열사의 Kodak OLED 부문 인수 지분 및 지배구조 183
<그림Ⅱ-65> 삼성과 LG의 LCD/AMOLED 패널 점유율 비교 ······ 184
<그림Ⅱ-66> LG의 2.9mm Slimmest OLED TV 제품185
<그림Ⅱ-67> SONY의 OTFT를 사용한 Flexible OLED 구현 제품188
<그림Ⅱ-68> Sony의 Rollable OLED Display ············188
<그림Ⅱ-69> 파나소닉의 OLED 이미지 ·······189
<그림Ⅱ-70> 파나소닉의 OLED 제품 이미지 ·······190
<그림Ⅱ-71> TM 디스플레이의 경영전략 ······191
<그림Ⅱ-72> TM디스플레이의 화소공정 및 기판제조 방식 개념도192
<그림Ⅱ-73> TM 디스플레이의 Three Stream Evolution192
<그림Ⅱ-74> CMEL의 소형 OLED제품 및 대형 OLED제품193
<그림Ⅱ-75> AUO의 OLED가 적용된 3DTV(왼쪽)과 투명 디스플레이 194
<그림Ⅱ-76> 투명 디스플레이 기반 편재 디스플레이의 예195
<그림 Π -77> 블라인드 패널을 이용한 선택적 투명 디스플레이 동작 예 \cdots 196
<그림Ⅱ-78> 차세대 디스플레이 발전의 Mega Trend203
<그림 II -79> Flexible Display의 Mega Strategy ······· 203
<그림Ⅱ-80> Flexible AMOLED 공통 핵심기술204
<그림Ⅱ-81> OLED Application 및 시장예측205
<그림Ⅱ-82> Flexible Display 시장예측205
<그림Ⅱ-83> Flexible Display 해외 연구 동향206
Ⅲ. OLED 부품·소재시장 동향 ···································
<그림Ⅲ-1> OLED 부품소재 세계시장 규모 및 추이 ······ 237
<그림Ⅲ-2> OLED 발광소자 부분의 기본구조 ······ 241
<그림Ⅲ-3> OLED의 Encapsulation ······ 242
<그림Ⅲ-4> Encapsulation 종류 ···································
<그림Ⅲ-5> SMD의 유기물질 시장 전망 ·······251
<그림Ⅲ-6> 최근 5 년간 유기물질 수명은 급격하게 확대252
<그림Ⅲ-7> 저분자(왼쪽)와 고분자(오른쪽) 물질 구조 및 특성254
<그림Ⅲ-8> W-OLED 및 Hybrid OLED의 특성 비교255
<그림Ⅲ-9> Graphene 사용 OLED 구조 ···········257
<그림Ⅲ-10> ITO 대비 그래핀 전극 밝기 및 출력 효율도 비교 ······· 258
<그림Ⅲ-11> CVD 제조방식 공정도 및 그래핀을 활용한 제품 이미지 259

<그림Ⅲ-12> CNT, Graphene 투명전극 활용분야	259
<그림Ⅲ-13> 그래핀 시장규모 전망 (단위: 조원)	260
<그림Ⅲ-14> 향후 그래핀 응용분야	262
<그림Ⅲ-15> OLED 부품·소재의 기술격차 ······	263
<그림Ⅲ-16> OLED 구조 및 유기재료가 적용되는 범위	264
<그림Ⅲ-17> 제일모직의 주요재무항목(왼쪽) 및 수익성 성장지표	266
<그림Ⅲ-18> 제일모직 매출액 구성(왼쪽) 및 영업이익(오른쪽) 추이	266
<그림Ⅲ-19> 제일모직의 유기물질 이미지	268
<그림Ⅲ-20> Plastic을 활용한 투명패널의 활용 분야	268
<그림Ⅲ-21> 덕산하이메탈의 부문별 매출액	269
<그림Ⅲ-22> 전자와 정공의 재결합 및 발광기구의 에너지 준위도	271
<그림Ⅲ-23> 잉크젯 프린트 방식에 의한 고분자 OLED 소자 제작	272
<그림Ⅲ-24> SFC의 R&D 센터 조직 ······	273
<그림Ⅲ-25> SFC 셀시온 물질 흐름도	274
<그림Ⅲ-26> 두산전자의 OLED 매출액 추이	275
<그림Ⅲ-27> 대주전자재료의 보유기자재	282
<그림Ⅲ-28> OLED 제조업체들과의 관계 ·····	299
<그림Ⅲ-29> OLED 조명의 향후 응용 전망	303
<그림Ⅲ-29> OLED 조명의 향후 응용 전망 ···································	
	305
<그림Ⅲ-30> OLED 조명 해외 기술 개발 동향 ···································	305 341
<	305 341 342
<그림Ⅲ-30> OLED 조명 해외 기술 개발 동향	305 341 342 343
 <그림Ⅲ-30> OLED 조명 해외 기술 개발 동향 IV. OLED 장비 시장과 업체 동향 <그림IV-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 <그림IV-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 	305 341 342 343 344
<-그림Ⅲ-30> OLED 조명 해외 기술 개발 동향 IV. OLED 장비 시장과 업체 동향 <-그림IV-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 <-그림IV-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 <-그림IV-3> 세분화된 AMOLED 제조 공정도	305 341 342 343 344 346
<-그림Ⅲ-30> OLED 조명 해외 기술 개발 동향 IV. OLED 장비 시장과 업체 동향 <-그림Ⅳ-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 <-그림Ⅳ-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 <-그림Ⅳ-3> 세분화된 AMOLED 제조 공정도 <-그림Ⅳ-4> 그림으로 본 AMOLED 주요 제조 공정도	305 341 342 343 344 346 347
<-그림Ⅲ-30> OLED 조명 해외 기술 개발 동향 IV. OLED 장비 시장과 업체 동향 <-그림Ⅳ-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 <-그림Ⅳ-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 <-그림Ⅳ-3> 세분화된 AMOLED 제조 공정도 <-그림Ⅳ-4> 그림으로 본 AMOLED 주요 제조 공정도 <-그림Ⅳ-5> a-Si 제품 및 Poly-Si 특성 비교	305 341 342 343 344 346 347 348
<-그림Ⅲ-30> OLED 조명 해외 기술 개발 동향 IV. OLED 장비 시장과 업체 동향 <-그림Ⅳ-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 <-그림Ⅳ-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 <-그림Ⅳ-3> 세분화된 AMOLED 제조 공정도 <-그림Ⅳ-4> 그림으로 본 AMOLED 주요 제조 공정도 <-그림Ⅳ-5> a-Si 제품 및 Poly-Si 특성 비교 <-그림Ⅳ-6> a-si을 LTPS로 변환시키는 공정: ELA, CGS, SLS	305 341 342 343 344 346 347 348 348
IV. OLED 장비 시장과 업체 동향 <그림IV-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 <그림IV-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 <그림IV-3> 세분화된 AMOLED 제조 공정도 <그림IV-4> 그림으로 본 AMOLED 주요 제조 공정도 <그림IV-5> a-Si 제품 및 Poly-Si 특성 비교 <그림IV-6> a-si을 LTPS로 변환시키는 공정 : ELA, CGS, SLS <그림IV-7> Eximer Laser를 사용한 LTPS 공정(ELA)	305 341 342 343 344 346 347 348 350
⟨그림Ⅲ-30⟩ OLED 조명 해외 기술 개발 동향 N. OLED 장비 시장과 업체 동향 ⟨그림Ⅳ-1⟩ AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 ⟨그림Ⅳ-2⟩ AMOLED 와 LCD의 공정도 ⟨그림Ⅳ-3⟩ 세분화된 AMOLED 제조 공정도 ⟨그림Ⅳ-4⟩ 그림으로 본 AMOLED 주요 제조 공정도 ⟨그림Ⅳ-5⟩ a-Si 제품 및 Poly-Si 특성 비교 ⟨그림Ⅳ-6⟩ a-si을 LTPS로 변환시키는 공정 : ELA, CGS, SLS ⟨그림Ⅳ-7⟩ Eximer Laser를 사용한 LTPS 공정(ELA) ⟨그림Ⅳ-8⟩ OLED 증착막 구조(왼쪽) 및 열증착 장비(오른쪽)	305 341 342 343 344 346 347 348 350 350
IV. OLED 장비 시장과 업체 동향 <그림IV-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 <그림IV-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 <그림IV-3> 세분화된 AMOLED 제조 공정도 <그림IV-4> 그림으로 본 AMOLED 주요 제조 공정도 <그림IV-5> a-Si 제품 및 Poly-Si 특성 비교 <그림IV-6> a-si을 LTPS로 변환시키는 공정: ELA, CGS, SLS <그림IV-7> Eximer Laser를 사용한 LTPS 공정(ELA) <그림IV-8> OLED 증착막 구조(왼쪽) 및 열증착 장비(오른쪽) <그림IV-9> 대면적화 추세로 Eaporation 장비도 Multi-point source 방식으로 전환	305 341 342 343 344 346 347 348 350 350 351
(그림Ⅲ-30> OLED 조명 해외 기술 개발 동향 IV. OLED 장비 시장과 업체 동향 (그림Ⅳ-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 (그림Ⅳ-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 (그림Ⅳ-3> 세분화된 AMOLED 제조 공정도 (그림Ⅳ-4> 그림으로 본 AMOLED 주요 제조 공정도 (그림Ⅳ-5> a-Si 제품 및 Poly-Si 특성 비교 (그림Ⅳ-6> a-si을 LTPS로 변환시키는 공정 : ELA, CGS, SLS (그림Ⅳ-7> Eximer Laser를 사용한 LTPS 공정(ELA) (그림Ⅳ-8> OLED 증착막 구조(왼쪽) 및 열증착 장비(오른쪽) (그림Ⅳ-9> 대면적화 추세로 Eaporation 장비도 Multi-point source 방식으로 전환 (그림Ⅳ-10> Laser를 활용한 증착장비 개념도	305 341 342 343 344 346 347 348 350 350 351 352
IV. OLED 장비 시장과 업체 동향 <그림IV-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 <그림IV-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 <그림IV-3> 세분화된 AMOLED 제조 공정도 <그림IV-4> 그림으로 본 AMOLED 주요 제조 공정도 <그림IV-5> a-Si 제품 및 Poly-Si 특성 비교 <그림IV-6> a-si을 LTPS로 변환시키는 공정: ELA, CGS, SLS <그림IV-7> Eximer Laser를 사용한 LTPS 공정(ELA) <그림IV-8> OLED 증착막 구조(왼쪽) 및 열증착 장비(오른쪽) <그림IV-9> 대면적화 추세로 Eaporation 장비도 Multi-point source 방식으로 전환 <그림IV-10> Laser를 활용한 증착장비 개념도 <그림IV-11> Inkjet Printing 장비(왼쪽)와 50인치 OLED TV(오른쪽)	305 341 342 343 344 346 347 348 350 350 351 352 353
IV. OLED 장비 시장과 업체 동향 < 그림Ⅳ-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 < 그림Ⅳ-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 < 그림Ⅳ-3> 세분화된 AMOLED 제조 공정도 < 그림Ⅳ-4> 그림으로 본 AMOLED 주요 제조 공정도 < 그림Ⅳ-5> a-Si 제품 및 Poly-Si 특성 비교 < 그림Ⅳ-6> a-si을 LTPS로 변환시키는 공정: ELA, CGS, SLS < 그림Ⅳ-7> Eximer Laser를 사용한 LTPS 공정(ELA) < 그림Ⅳ-8> OLED 증착막 구조(왼쪽) 및 열증착 장비(오른쪽) < 그림Ⅳ-9> 대면적화 추세로 Eaporation 장비도 Multi-point source 방식으로 전환 < 그림Ⅳ-10> Laser를 활용한 증착장비 개념도 < 그림Ⅳ-11> Inkjet Printing 장비(왼쪽)와 50인치 OLED TV(오른쪽) < 그림Ⅳ-12> 증착된 유기물의 산화를 방지하는 봉지공정	305 341 342 343 344 346 347 348 350 350 351 352 353 354

<그림N-15> 에스에프에이의 특허 등록 및 출원 현황 ·························357
<그림N-16> 봉지장비(Encapsulation) 기술공정 과정 ··································
<그림IV-17>AP시스템의 VAS 장비 이미지 및 Specification
<그림IV-18>AP시스템의 Seal/Short Dispenser 장비 이미지 및 Specification368
<그림IV-19>AP시스템의 LC Dispenser 장비 이미지 및 Specification 369
<그림IV-20>AP시스템의 UV Curing System 장비 이미지 및 Specification 370
<그림IV-21>톱텍의 OLED 장비 이미지 ···································
<그림IV-22> High Sensitive Sub-um AOI
<그림IV-23> OLED SEAL DISPENSER ····················382
<그림IV-24> EPILED ····································
<그림Ⅳ-25> Array Laser Repair ·············410
<그림Ⅳ-26> Array Laser CVD Repair ·······················410
<그림Ⅳ-27> Cell Laser Repair ····················411
<그림 $N-28$ > MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition) 417
<그림N-29> Sunicel plus 200 ························418
<그림N-30> Sunicel plus 400 ················420
<그림 N -31> Thin Film Encapsulation System ························422
<그림 N -32> In-line Evaporation system for Over 4G 423
<그림N-33> Flexible OLED/OPV 생산공정 및 시스템 개요도438
<그림N-34> Flexible OLED/OPV 생산공정 및 시스템 개발의 필요성 439
<그림N-35> Flexible OLED/OPV 개발
<그림N-36> IT전략기술로드맵2015 자료중-LED/광분야440
<그림 $N-37>$ 그린에너지 전략 로드맵 (에기평) ····································
<그림N-38> IT전략기술로드맵2015 자료중-LED/광분야의 중요성 442
<그림 N -39> 그린에너지 전략 로드맵중 전략품목442
<그림 $N-40>$ 기획과제의 정부정책과 신기술의 연계성 ···································
<그림 $N-41>$ Flexible device로의 전자 소자 시장 분야의 변화466
<그림N-42> 플렉시블 OLED/OPV의 직접 활용분야 ····································
<그림 \mathbb{N} -43> 유연태양전지의 다양한 활용성 ···································
<그림N-44> Printed Electronics 시장 ············471
<그림N-45> Flexible 소자를 통한 인간 삷의 변화와 다양한 적용분야 473